## 認証書付属書

表1 認証試験板厚の溶接条件データ (最小及び最大ルート間隔の場合)

板厚	最小、最大	溶接電流範囲	溶接電圧範囲	溶接速度範囲	パス数
(mm)	ルート間隔 (mm)	(A)	(V)	(c p m)	ハク剱
1 2	4~9テーパ	270~310	27~32	22~81	8
	9	270~310	26~33	18~86	
3 2	4~9テーパ	280~320	30~34	29~92	29
	9	290~320	30~34	18~76	

定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。

表2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲

板厚	最小、6mm、最大	溶接電流範囲	溶接電圧範囲	溶接速度範囲	
(mm)	ルート間隔 (mm)	(A)	(V)	(c p m)	パス数
9	4	230~330	25~36	25~120	6
	6	230~330	25~36	17~115	
	9	230~330	25~36	15~100	
1 2	4	230~330	25~36	25~120	8
	6	230~330	25~36	17~115	
	9	230~330	25~36	15~100	
1 6	4	230~330	25~36	25~120	12
	6	230~330	25~36	17~115	
	9	230~330	25~36	15~100	
1 9	4	230~330	25~36	25~120	13
	6	230~330	25~36	17~115	
	9	230~330	25~36	15~100	
2 2	4	230~330	25~36	25~120	17
	6	230~330	25~36	17~115	
	9	230~330	25~36	15~100	
2 5	4	230~330	25~36	25~120	20
	6	230~330	25~36	17~115	
	9	230~330	25~36	15~100	
2 8	4	230~330	25~36	25~120	25
	6	230~330	25~36	17~115	
	9	230~330	25~36	15~100	
3 2	4	230~330	25~36	25~120	30
	6	230~330	25~36	17~115	
	9	230~330	25~36	15~100	
3 6	4	230~330	25~36	25~120	34
	6	230~330	25~36	17~115	
	9	230~330	25~36	15~100	
4 0	4	230~330	25~36	25~120	41
	6	230~330	25~36	17~115	
	9	230~330	25~36	15~100	

パス数は、表2に記載の10%増までのパス数を認める(小数点以下は切り上げ)。

※この溶接施工条件範囲は、認証書に記載された溶接条件(37kJ/cm以下、YGW11:パス間温度250℃以下、YGW18:パス間温度350℃以下)で使用しなければならない。

※鉄骨システムソフトウェア Ver 6.44 以降